

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты п рофессиональ ного стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации , в соответствии с профессионал ьным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификацио нное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионал ьного экзамена по со ответствующе й квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительн ые характеристик и (при необход имости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профе ссии/категори и должности/к ласса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительн ые сведения (при необходи мости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборщик микросхем 5-го разряда (4 уровень квалификации)	Сборщик микросхем Приказ Минтруда России от 29.05.2019 № 368н	4	С/01.4	Установка и монтаж элементов сложных мног окристалльных и гибридно- пленочных микросхем	-	-	1 Диплом о среднем профе ссиональном образовании по программам подготовки кв алифицирован ных рабочих, служащих. 2 Документ_(ы), подтверждающ ие наличие опыта работы не менее одного года сборщиком микросхем	3 года	Сборщик изделий электронной техники 5-го разряда ЕТКС. Выпуск № 20. Раздел «Общие профессии производства изделий электронной техники». § 123.

				C/02.4	Герметизация сложных мног окристалльных и гибридно- пленочных микросхем		4-го разряда. ИЛИ 1. Документ_(ы), подтверждающ ие профессион альное обучение - программы пр офессиональн ой подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовк и рабочих, служащих 2. Документ_(ы), подтверждающ ие профессион альное обучение - программы повышения квалификации рабочих, служащих. 3. Документ_(ы), подтверждающ ие наличие опыта работы не менее двух лет сборщиком микросхем 4-го разряда.		
				C/03.4	Контроль качества сборки однокр истальных, простых и сложных мног окристалльных и гибридно- пленочных микросхем				